

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-272125

(43)Date of publication of application : 03.10.2000

(51)Int.Cl.

B41J 2/045

B41J 2/055

B41J 2/16

(21)Application number : 11-079934

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 24.03.1999

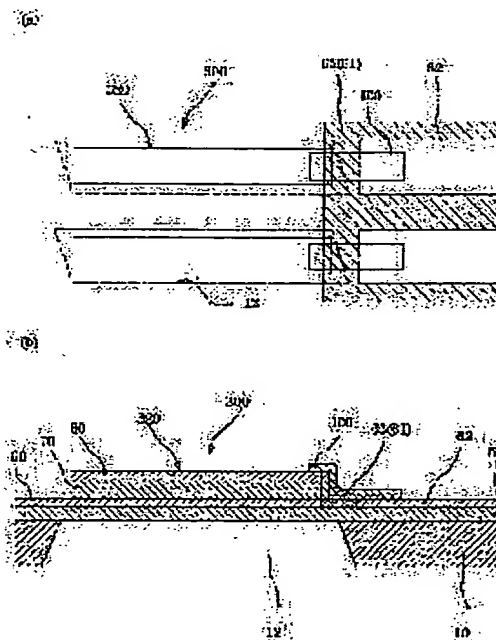
(72)Inventor : MORIYA SOICHI  
SHIMADA KATSUTO

## (54) ACTUATOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE AND INK JET TYPE RECORDING HEAD AND INK JET TYPE RECORDING APPARATUS

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an actuator device and its manufacture and an ink jet type recording head and an ink jet type recording apparatus in which breakdown of a piezoelectric layer is prevented.

SOLUTION: An end part of a lower electrode 60 is an end part of a piezoelectric active part 320 which is substantially a driving part of a piezoelectric element 300. A second insulating layer 65 is set outside the end part of the lower electrode 60, which is formed of an insulating material different from a material of an insulating layer 50 and has a film thickness not substantially thinner than a thickness of the lower electrode 60. A reduction in film thickness of a piezoelectric layer 70 at the end part of the lower electrode 60 is prevented accordingly.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-272125  
(P2000-272125A)

(43) 公開日 平成12年10月3日 (2000.10.3)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	キーワード (参考)
B 4 1 J	2/045	B 4 1 J	3/04
	2/055		1 0 3 A
	2/16		2 C 0 5 7
			1 0 3 H

審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願平11-79934

(22) 出願日 平成11年3月24日 (1999.3.24)

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 守谷 壮一

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 島田 勝人

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(74) 代理人 100101236

弁理士 栗原 浩之

Fターム (参考) 2C057 AF93 AG12 AG42 AG44 AP02

AP14 AP31 AP54 AP57 AP75

AQ02 BA05 BA14

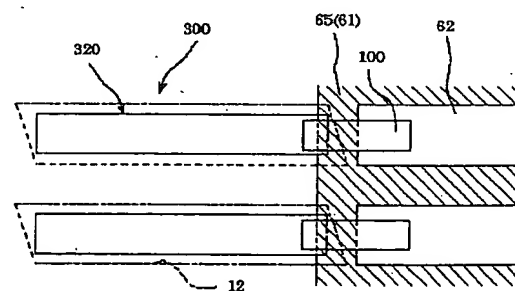
(54) 【発明の名称】 アクチュエータ装置及びその製造方法並びにインクジェット式記録ヘッド及びインクジェット式記録装置

(57) 【要約】

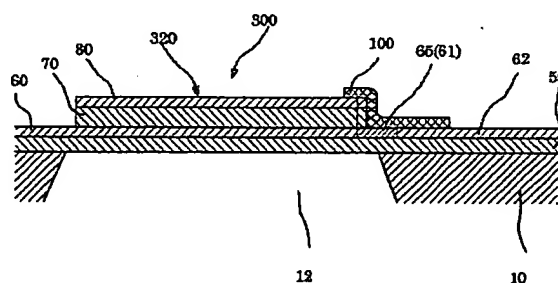
【課題】 圧電体層の絶縁破壊を防止したアクチュエータ装置及びその製造方法並びにインクジェット式記録ヘッド及びインクジェット式記録装置を提供する。

【解決手段】 下電極60の端部が圧電素子300の実質的な駆動部となる圧電体駆動部320の端部となっており、下電極60の端部の外側に絶縁層50の材料とは異なる絶縁材料からなり且つ下電極60よりも実質的に薄くない膜厚を有する第2の絶縁層65を設け、下電極層60端部での圧電体層70の膜厚の低下を防止する。

(a)



(b)



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の一方面側に第1の絶縁層を介して設けられた下電極、該下電極上に設けられた圧電体層及び該圧電体層の表面に設けられた上電極からなる圧電素子を具備するアクチュエータ装置において、前記下電極の端部が前記圧電素子の実質的な駆動部となる圧電体能動部の端部となっており、前記下電極の端部の外側には、第2の絶縁層が設けられていることを特徴とするアクチュエータ装置。

【請求項2】 請求項1において、前記圧電素子が前記基板に形成された圧力発生室に対応する領域に設けられると共に前記圧電体能動部の端部が前記圧力発生室内の周壁より内側に位置することを特徴とするアクチュエータ装置。

【請求項3】 請求項1又は2において、前記第2の絶縁層が前記下電極と略同一の膜厚を有することを特徴とするアクチュエータ装置。

【請求項4】 請求項1～3の何れかにおいて、前記第2の絶縁層が前記第1の絶縁層とは異なる絶縁材料からなることを特徴とするアクチュエータ装置。

【請求項5】 請求項1～4の何れかにおいて、前記圧電体層及び前記上電極が前記下電極の端部の外側まで延設されていることを特徴とするアクチュエータ装置。

【請求項6】 請求項1～5の何れかにおいて、前記下電極の端部の外側に設けられた圧電体層のさらに外側には、前記下電極とは前記第2の絶縁層を介して設けられ且つ一端が外部配線に接続される配線用下電極が前記各圧電素子毎に設けられていることを特徴とするアクチュエータ装置。

【請求項7】 請求項1～6の何れかにおいて、前記下電極が複数の隣接する圧電素子に亘って連続的に設けられていることを特徴とするアクチュエータ装置。

【請求項8】 請求項1～6の何れかにおいて、前記下電極が各圧電素子毎にバターンニングされていることを特徴とするアクチュエータ装置。

【請求項9】 請求項1～8の何れかのアクチュエータ装置の前記基板がノズル開口に連通する圧力発生室を画成する流路形成基板であり、該流路形成基板の他方面側に、前記ノズル開口を有するノズル形成基板が接合されていることを特徴とするインクジェット式記録ヘッド。

【請求項10】 請求項9において、前記圧力発生室がシリコン単結晶基板に異方性エッチングにより形成され、前記圧電素子の各層が薄膜及びリソグラフィ法により形成されたものであることを特徴とするインクジェット式記録ヘッド。

【請求項11】 請求項9又は10のインクジェット式記録ヘッドを具備することを特徴とするインクジェット式記録装置。

【請求項12】 基板上に絶縁層を介して下電極層、圧電体層及び上電極層を順次積層して各層をバターンニング

し、前記下電極層、前記圧電体層及び前記上電極層からなる圧電素子を形成するアクチュエータ装置の製造方法において、

前記下電極層を形成すると共にバターンニングして前記圧電素子の圧電体能動部の端部となる領域に対応する位置に前記下電極層を除去した下電極層除去部を形成する第1の工程と、前記下電極層除去部に第2の絶縁層を形成する第2の工程と、この上に前記圧電体層及び前記上電極層を形成すると共にこれらをバターンニングして前記圧電素子を形成する第3の工程とを有することを特徴とするアクチュエータ装置の製造方法。

【請求項13】 請求項12において、前記第2の工程は、前記基板の全面に前記第2の絶縁層を形成する工程と、前記下電極層上に形成された前記第2の絶縁層を除去する工程とを含むことを特徴とするアクチュエータ装置の製造方法。

【請求項14】 請求項12又は13において、前記第2の絶縁層が前記第1の絶縁層とは異なる絶縁材料からなることを特徴とするアクチュエータ装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電材料層に電圧を印加することにより変位させる圧電素子を具備するアクチュエータ装置及びその製造方法に関し、特に、インク滴を吐出するノズル開口と連通する圧力発生室の一部を振動板で構成し、この振動板の表面に圧電素子を形成して圧電素子の変位によりインク滴を吐出させるインクジェット式記録ヘッド及びインクジェット式記録装置に関する。

【0002】

【従来の技術】インク滴を吐出するノズル開口と連通する圧力発生室の一部を振動板で構成し、この振動板を圧電素子により変形させて圧力発生室のインクを加圧してノズル開口からインク滴を吐出させるインクジェット式記録ヘッドには、圧電素子の軸方向に伸長、収縮する縦振動モードの圧電アクチュエータを使用したものと、たわみ振動モードの圧電アクチュエータを使用したものの2種類が実用化されている。

【0003】前者は圧電素子の端面を振動板に当接させることにより圧力発生室の容積を変化させることができ、高密度印刷に適したヘッドの製作が可能である反面、圧電素子をノズル開口の配列ピッチに一致させて櫛歯状に切り分けるといった困難な工程や、切り分けられた圧電素子を圧力発生室に位置決めして固定する作業が必要となり、製造工程が複雑であるという問題がある。

【0004】これに対して後者は、圧電材料のグリーンシートを圧力発生室の形状に合わせて貼付し、これを焼成するという比較的簡単な工程で振動板に圧電素子を作り付けることができるものの、たわみ振動を利用する関係上、ある程度の面積が必要となり、高密度配列が困難

であるという問題がある。

【0005】一方、後者の記録ヘッドの不都合を解消すべく、特開平5-286131号公報に見られるように、振動板の表面全体に亘って成膜技術により均一な圧電材料層を形成し、この圧電材料層をリソグラフィ法により圧力発生室に対応する形状に切り分けて各圧力発生室毎に独立するように圧電素子を形成したものが提案されている。

【0006】これによれば圧電素子を振動板に貼付ける作業が不要となって、リソグラフィ法という精密で、かつ簡便な手法で圧電素子を作り付けることができるばかりでなく、圧電素子の厚みを薄くできて高速駆動が可能になるという利点がある。

【0007】また、この場合、圧電材料層は振動板の表面全体に設けたままで少なくとも上電極のみを各圧力発生室毎に設けることにより、各圧力発生室に対応する圧電素子を駆動することができるが、単位駆動電圧当たりの変位量及び圧力発生室に対向する部分とその外部とを跨ぐ部分で圧電体層へかかる応力の問題から、圧電体駆動部を構成する圧電体層及び上電極は、できるだけ圧力発生室外に出ないように形成することが望ましい。

【0008】そこで、下電極をバターンニングした後、圧電体層及び上電極を成膜及びバターンニングして圧電素子を形成すると共に、その一端部から圧電体層及び上電極を周壁上まで延設した構造が提案されている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の構造では、通常バターンニングされた下電極上に、例えば、ゾルーゲル法等の湿式法あるいはスパッタリング法で圧電体層を成膜するため、下電極の端部近傍の圧電体層が他の部分よりも薄く形成されてしまう。この状態で電圧を印加すると、圧電体層の薄い部分で電界強度が大きくなってしまい、絶縁破壊が発生してしまうという問題がある。

【0010】本発明は、このような事情に鑑み、圧電体層の絶縁破壊を防止したアクチュエータ装置及びその製造方法並びにインクジェット式記録ヘッド及びインクジェット式記録装置を提供することを課題とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発明の第1の態様は、基板の一方面側に第1の絶縁層を介して設けられた下電極、該下電極上に設けられた圧電体層及び該圧電体層の表面に設けられた上電極からなる圧電素子を具備するアクチュエータ装置において、前記下電極の端部が前記圧電素子の実質的な駆動部となる圧電体駆動部の端部となっており、前記下電極の端部の外側には、第2の絶縁層が設けられていることを特徴とするアクチュエータ装置にある。

【0012】かかる第1の態様では、下電極の端部近傍の圧電体層の膜厚が薄くなることなく、圧電体層の電

界集中による絶縁破壊が防止される。

【0013】本発明の第2の態様は、第1の態様において、前記圧電素子が前記基板に形成された圧力発生室に対応する領域に設けられると共に前記圧電体駆動部の端部が前記圧力発生室内の周壁より内側に位置することを特徴とするアクチュエータ装置にある。

【0014】かかる第2の態様では、圧電体駆動部の駆動を妨げることがなく、圧電体層の絶縁破壊が防止される。

【0015】本発明の第3の態様は、第1又は2の態様において、前記第2の絶縁層が前記下電極と略同一の膜厚を有することを特徴とするアクチュエータ装置にある。

【0016】かかる第3の態様では、下電極と第2の絶縁層との段差が小さく、これらの上に膜厚が略均一の圧電体層を形成することができる。

【0017】本発明の第4の態様は、第1～3の態様の何れかにおいて、前記第2の絶縁層が前記第1の絶縁層とは異なる絶縁材料からなることを特徴とするアクチュエータ装置にある。

【0018】かかる第4の態様では、第2の絶縁層は、絶縁材料の種類を問わず、機能を発揮する。

【0019】本発明の第5の態様は、第1～4の何れかの態様において、前記圧電体層及び前記上電極が前記下電極の端部の外側まで延設されていることを特徴とするアクチュエータ装置にある。

【0020】かかる第5の態様では、上電極と下電極とが確実に絶縁され、下電極の端部近傍での圧電体層の絶縁破壊を確実に防止できる。

【0021】本発明の第6の態様は、第1～5の何れかの態様において、前記下電極の端部の外側に設けられた圧電体層のさらに外側には、前記下電極とは前記第2の絶縁層を介して設けられ且つ一端が外部配線に接続される配線用下電極が前記各圧電素子毎に設けられていることを特徴とするアクチュエータ装置にある。

【0022】かかる第6の態様では、下電極と配線用下電極とが第2の絶縁層によって確実に絶縁され、且つ容易に配線を形成することができる。

【0023】本発明の第7の態様は、第1～6の何れかの態様において、前記下電極が複数の隣接する圧電素子に亘って連続的に設けられていることを特徴とするアクチュエータ装置にある。

【0024】かかる第7の態様では、下電極の剛性が向上され、耐久性が向上する。

【0025】本発明の第8の態様は、第1～6の何れかの態様において、前記下電極が各圧電素子毎にバターンニングされていることを特徴とするアクチュエータ装置にある。

【0026】かかる第8の態様では、圧電体駆動部の駆動による変位量が向上する。

【0027】本発明の第9の態様は、第1～8の何れかの態様のアクチュエータ装置の前記基板がノズル開口に連通する圧力発生室を画成する流路形成基板であり、該流路形成基板の他方面側に、前記ノズル開口を有するノズル形成基板が接合されていることを特徴とするインクジェット式記録ヘッドにある。

【0028】かかる第9の態様では、圧電素子の駆動により、ノズル開口から良好なインク吐出を行うことのできるインクジェット式記録ヘッドを実現することができる。

【0029】本発明の第10の態様は、第9の態様において、前記圧力発生室がシリコン単結晶基板に異方性エッチングにより形成され、前記圧電素子の各層が薄膜及びリソグラフィ法により形成されたものであることを特徴とするインクジェット式記録ヘッドにある。

【0030】かかる第10の態様では、高密度のノズル開口を有するインクジェット式記録ヘッドを大量に且つ比較的容易に製造することができる。

【0031】本発明の第11の態様は、第9又は10の態様のインクジェット式記録ヘッドを具備することを特徴とするインクジェット式記録装置にある。

【0032】かかる第11の態様では、ヘッドの耐久性及び信頼性を向上したインクジェット式記録装置を実現することができる。

【0033】本発明の第12の態様は、基板上に第1の絶縁層を介して下電極層、圧電体層及び上電極層を順次積層して各層をパターンニングし、前記下電極層、前記圧電体層及び前記上電極層からなる圧電素子を形成するアクチュエータ装置の製造方法において、前記下電極層を形成すると共にパターンニングして前記圧電素子の圧電体能動部の端部となる領域に対応する位置に前記下電極層を除去した下電極層除去部を形成する第1の工程と、前記下電極層除去部に第2の絶縁層を形成する第2の工程と、この上に前記圧電体層及び前記上電極層を形成すると共にこれらをパターンニングして前記圧電素子を形成する第3の工程とを有することを特徴とするアクチュエータ装置の製造方法にある。

【0034】かかる第12の態様では、第2の絶縁層により、下電極層の端部近傍で圧電体層の膜厚が薄くなるのを抑えることができ、圧電体層の絶縁破壊が防止される。

【0035】本発明の第13の態様は、第12の態様において、前記第2の工程は、前記基板の全面に前記第2の絶縁層を形成する工程と、前記下電極層上に形成された前記第2の絶縁層を除去する工程とを含むことを特徴とするアクチュエータ装置の製造方法にある。

【0036】かかる第13の態様では、下電極層の端部に第2の絶縁層を比較的容易且つ確実に形成することができる。

【0037】本発明の第14の態様は、前記第2の絶縁

層が、前記第1の絶縁層とは異なる絶縁材料からなることを特徴とするアクチュエータ装置の製造方法にある。

【0038】かかる第14の態様では、第2の絶縁層は、絶縁材料の種類を問わず、機能を発揮する。

【0039】

【発明の実施の形態】以下に本発明を実施形態に基づいて詳細に説明する。

【0040】（実施形態1）図1は、本発明の実施形態1に係るインクジェット式記録ヘッドを示す分解斜視図であり、図2は、その平面図及び1つの圧力発生室の長手方向における断面図である。

【0041】図示するように、流路形成基板10は、本実施形態では面方位（110）のシリコン単結晶基板からなる。流路形成基板10としては、通常、150～300μm程度の厚さのものが用いられ、望ましくは180～280μm程度、より望ましくは220μm程度の厚さのものが好適である。これは、隣接する圧力発生室間の隔壁の剛性を保ちつつ、配列密度を高くできるからである。

【0042】流路形成基板10の一方の面は開口面となり、他方の面には予め熱酸化により形成した二酸化シリコンからなる、厚さ1～2μmの弾性膜50が形成されている。

【0043】一方、流路形成基板10の開口面には、シリコン単結晶基板を異方性エッチングすることにより、ノズル開口11、圧力発生室12が形成されている。

【0044】ここで、異方性エッチングは、シリコン単結晶基板を水酸化カリウム等のアルカリ溶液に浸漬すると、徐々に侵食されて（110）面に垂直な第1の（111）面と、この第1の（111）面と約70度の角度をなし且つ上記（110）面と約35度の角度をなす第2の（111）面とが出現し、（110）面のエッチングレートと比較して（111）面のエッチングレートが約1/180であるという性質を利用して行われるものである。かかる異方性エッチングにより、二つの第1の（111）面と斜めの二つの第2の（111）面とで形成される平行四辺形状の深さ加工を基本として精密加工を行うことができ、圧力発生室12を高密度に配列することができる。

【0045】本実施形態では、各圧力発生室12の長辺を第1の（111）面で、短辺を第2の（111）面で形成している。この圧力発生室12は、流路形成基板10をほぼ貫通して弾性膜50に達するまでエッチングすることにより形成されている。なお、弾性膜50は、シリコン単結晶基板をエッチングするアルカリ溶液に侵される量がきわめて小さい。

【0046】一方、各圧力発生室12の一端に連通する各ノズル開口11は、圧力発生室12より幅狭で且つ浅く形成されている。すなわち、ノズル開口11は、シリコン単結晶基板を厚さ方向に途中までエッチング（ハー

フエッチング)することにより形成されている。なお、ハーフエッチングは、エッチング時間の調整により行われる。

【0047】ここで、インク滴吐出圧力をインクに与える圧力発生室12の大きさと、インク滴を吐出するノズル開口11の大きさと、吐出するインク滴の量、吐出スピード、吐出周波数に応じて最適化される。例えば、1インチ当たり360個のインク滴を記録する場合、ノズル開口11は数十 $\mu\text{m}$ の溝幅で精度よく形成する必要がある。

【0048】また、各圧力発生室12と後述する共通インク室31とは、後述する封止板20の各圧力発生室12の一端部に対応する位置にそれぞれ形成されたインク供給連通口21を介して連通されており、インクはこのインク供給連通口21を介して共通インク室31から供給され、各圧力発生室12に分配される。

【0049】封止板20は、前述の各圧力発生室12に対応したインク供給連通口21が穿設された、厚さが例えば、0.1~1mmで、線膨張係数が $300^{\circ}\text{C}$ 以下で、例えば $2.5\sim 4.5 [\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}]$ であるガラスセラミックスからなる。なお、インク供給連通口21は、図3(a)、(b)に示すように、各圧力発生室12のインク供給側端部の近傍を横断する一つのスリット孔21Aでも、あるいは複数のスリット孔21Bであってもよい。封止板20は、一方の面で流路形成基板10の一面を全面的に覆い、シリコン単結晶基板を衝撃や外力から保護する補強板の役目も果たす。また、封止板20は、他面で共通インク室31の一壁面を構成する。

【0050】共通インク室形成基板30は、共通インク室31の周壁を形成するものであり、ノズル開口数、インク滴吐出周波数に応じた適正な厚みのステンレス板を打ち抜いて作製されたものである。本実施形態では、共通インク室形成基板30の厚さは、0.2mmとしている。

【0051】インク室側板40は、ステンレス基板からなり、一方の面で共通インク室31の一壁面を構成するものである。また、インク室側板40には、他方の面の一部にハーフエッチングにより凹部40aを形成することにより薄肉壁41が形成され、さらに、外部からのインク供給を受けるインク導入口42が打抜き形成されている。なお、薄肉壁41は、インク滴吐出の際に発生するノズル開口11と反対側へ向かう圧力を吸収するためのもので、他の圧力発生室12に、共通インク室31を経由して不要な正又は負の圧力が加わるのを防止する。本実施形態では、インク導入口42と外部のインク供給手段との接続時等に必要な剛性を考慮して、インク室側板40を0.2mmとし、その一部を厚さ0.02mmの薄肉壁41としているが、ハーフエッチングによる薄肉壁41の形成を省略するために、インク室側板40の厚さを初めから0.02mmとしてもよい。

【0052】一方、流路形成基板10の開口面とは反対側の弾性膜50の上には、厚さが例えば、約0.5 $\mu\text{m}$ の下電極膜60と、厚さが例えば、約1 $\mu\text{m}$ の圧電体膜70と、厚さが例えば、約0.1 $\mu\text{m}$ の上電極膜80とが、後述するプロセスで積層形成されて、圧電素子300を構成している。ここで、圧電素子300は、下電極膜60、圧電体膜70、及び上電極膜80を含む部分をいう。一般的には、圧電素子300の何れか一方の電極を共通電極とし、他方の電極及び圧電体膜70を各圧力発生室12毎にバタニングして構成する。そして、ここではバタニングされた何れか一方の電極及び圧電体膜70から構成され、両電極への電圧の印加により圧電歪みが生じる部分を圧電体電動部320という。本実施形態では、下電極膜60は圧電素子300の共通電極とし、上電極膜80を圧電素子300の個別電極としているが、駆動回路や配線の都合でこれを逆にしても支障はない。何れの場合においても、各圧力発生室毎に圧電体電動部が形成されていることになる。また、ここでは、圧電素子300と当該圧電素子300の駆動により変位が生じる振動板とを合わせて圧電アクチュエータと称する。

【0053】また、本実施形態では、圧電体電動部320の端部の外側、すなわち下電極膜60の端部の外側に連続的に、少なくとも下電極膜60と略同一の膜厚を有する絶縁膜65が設けられており、この絶縁膜65上を介して上電極膜80と外部配線とを接続するリード電極100が設けられている。

【0054】ここで、シリコン単結晶基板からなる流路形成基板10上に、圧電体膜70等を形成するプロセスを図4~図6を参照しながら説明する。なお、図4及び図6は、圧力発生室12の長手方向の断面図であり、図5は圧力発生室12の幅方向の断面図である。

【0055】まず、図4(a)に示すように、流路形成基板10となるシリコン単結晶基板のウェハを約1100 $^{\circ}\text{C}$ の拡散炉で熱酸化して二酸化シリコンからなる弾性膜50を形成する。

【0056】次に、図4(b)に示すように、スパッタリングで下電極膜60を形成する。下電極膜60の材料としては、白金、イリジウム、酸化イリジウム又はこれらの合金等が好適である。これは、ゾルゲル法やスパッタリング法で成膜する後述の圧電体膜70は、成膜後に大気雰囲気下又は酸素雰囲気下で600~1000 $^{\circ}\text{C}$ 程度の温度で焼成して結晶化させる必要があるからである。すなわち、下電極膜60の材料は、このような高温、酸化雰囲気下で導電性を保持できなければならず、殊に、圧電体膜70としてチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)を用いた場合には、酸化鉛の拡散による導電性の変化が少ないことが望ましく、これらの理由から白金、イリジウム、酸化イリジウム又はこれらの合金等が好適である。

【００６４】図６に示すように、圧電体能動部３２０を構成する圧電体膜７０及び上電極膜８０は基本的には各

【0069】さらに、本実施形態では、下電極膜60を複数の隣接する圧電素子300に亘って連続的に設けるようにしたが、これに限定されず、例えば、各圧電素子300毎にバターニングして、圧力発生室12のリード電極100の引き出し側とは反対側から外部へ引き出すようにしてもよい。この場合、図7(a)に示すよう



に、各圧力発生室12から引き出された下電極膜60を周壁上で連結して共通電極としてもよいし、または、図7(b)に示すように、各圧電素子300毎に設けられた配線用下電極膜62を連結して共通電極として、下電極膜60を各圧電素子300の個別電極としてもよい。

【0070】また、このように下電極膜60を各圧電素子300毎にパターンニングした場合には、圧電体膜70を下電極膜60よりも広い幅で形成し、下電極膜60の幅方向両端の側面を圧電体膜70で覆うようにしてもよい。

【0071】以上説明した圧電体駆動部320及び圧力発生室12等の一連の膜形成及び異方性エッチングにより、一枚のウェハ上に多数のチップを同時に形成し、プロセス終了後、図1に示すような一つのチップサイズの流路形成基板10毎に分割する。また、分割した流路形成基板10を、封止板20、共通インク室形成基板30、及びインク室側板40と順次接着して一体化し、インクジェット式記録ヘッドとする。

【0072】また、このように構成したインクジェットヘッドは、図示しない外部インク供給手段と接続したインク導入口42からインクを取り込み、共通インク室31からノズル開口11に至るまで内部をインクで満たした後、図示しない外部の駆動回路からの記録信号に従い、上電極膜80と下電極膜60との間に電圧を印加し、弾性膜50、下電極膜60及び圧電体膜70をたわみ変形させることにより、圧力発生室12内の圧力が高まりノズル開口11からインク滴が吐出する。

【0073】(他の実施形態)以上、本発明の各実施形態を説明したが、インクジェット式記録ヘッドの基本的構成は上述したものに限定されるものではない。

【0074】例えば、上述した封止板20の他、共通インク室形成基板30をガラスセラミックス製としてもよく、さらには、薄肉膜41を別部材としてガラスセラミックス製としてもよく、材料、構造等の変更は自由である。

【0075】また、上述した実施形態では、ノズル開口を流路形成基板10の端面に形成しているが、面に垂直な方向に突出するノズル開口を形成してもよい。

【0076】このように構成した実施形態の分解斜視図を図8、その流路の断面を図9にそれぞれ示す。この実施形態では、ノズル開口11が圧電振動子とは反対のノズル形成基板120に穿設され、これらノズル開口11と圧力発生室12とを連通するノズル連通口22が、封止板20、共通インク室形成基板30及び薄肉板41A及びインク室側板40Aを貫通するように配されている。

【0077】なお、本実施形態は、その他、薄肉板41Aとインク室側板40Aとを別部材とし、インク室側板40Aに開口40bを形成した以外は、基本的に上述した実施形態と同様であり、同一部材には同一符号を付し

て重複する説明は省略する。

【0078】勿論、以上説明した各実施形態は、適宜組み合わせて実施することにより、より一層の効果を奏するものであることは言うまでもない。

【0079】また、以上説明した各実施形態は、成膜及びリソグラフィプロセスを応用することにより製造できる薄膜型のインクジェット式記録ヘッドを例にしたが、勿論これに限定されるものではなく、例えば、基板を積層して圧力発生室を形成するもの、あるいはグリーンシートを貼付もしくはスクリーン印刷等により圧電体膜を形成するもの、又は水熱法等の結晶成長により圧電体膜を形成するもの等、各種の構造のインクジェット式記録ヘッドに本発明を採用することができる。

【0080】このように、本発明は、その趣旨に反しない限り、種々の構造のインクジェット式記録ヘッドに適用することができる。

【0081】また、これら各実施形態のインクジェット式記録ヘッドは、インクカートリッジ等と連通するインク流路を具備する記録ヘッドユニットの一部を構成して、インクジェット式記録装置に搭載される。図10は、そのインクジェット式記録装置の一例を示す概略図である。

【0082】図10に示すように、インクジェット式記録ヘッドを有する記録ヘッドユニット1A及び1Bは、インク供給手段を構成するカートリッジ2A及び2Bが着脱可能に設けられ、この記録ヘッドユニット1A及び1Bを搭載したキャリッジ3は、装置本体4に取り付けられたキャリッジ軸5に軸方向移動自在に設けられている。この記録ヘッドユニット1A及び1Bは、例えば、それぞれブラックインク組成物及びカラーインク組成物を吐出するものとしている。

【0083】そして、駆動モータ6の駆動力が図示しない複数の歯車およびタイミングベルト7を介してキャリッジ3に伝達されることで、記録ヘッドユニット1A及び1Bを搭載したキャリッジ3はキャリッジ軸5に沿って移動される。一方、装置本体4にはキャリッジ3に沿ってブラテン8が設けられている。このブラテン8は図示しない紙送りモータの駆動力により回転できるようになっており、給紙ローラなどにより給紙された紙等の記録媒体である記録シートSがブラテン8に巻き掛けられて搬送されるようになっている。

【0084】

【発明の効果】以上説明したように本発明では、圧電体駆動部の端部である下電極膜の端部に絶縁材料からなる絶縁膜を形成し、その後、圧電体膜及び上電極膜を成膜及びパターンニングして圧電体膜を形成するようにしたので、下電極膜60の端部の圧電体膜の膜厚が薄くなることなく、この部分の電界集中等による圧電体膜の絶縁破壊を防止することができる。これにより、耐久性及び信頼性を向上したインクジェット式記録ヘッドを実現す

14

\*記録ヘッドの分解斜視図である。

【図9】本発明の他の実施形態に係るインクジェット式記録ヘッドを示す断面図である。

【図 10】本発明の一実施形態に係るインクジェット式記録装置の概略図である。

【符号の説明】

12 压力発生室

## 50 彈性膜

10 6 1 下電極膜除去部

## 6.2 配線用下電極膜

65 絶縁膜

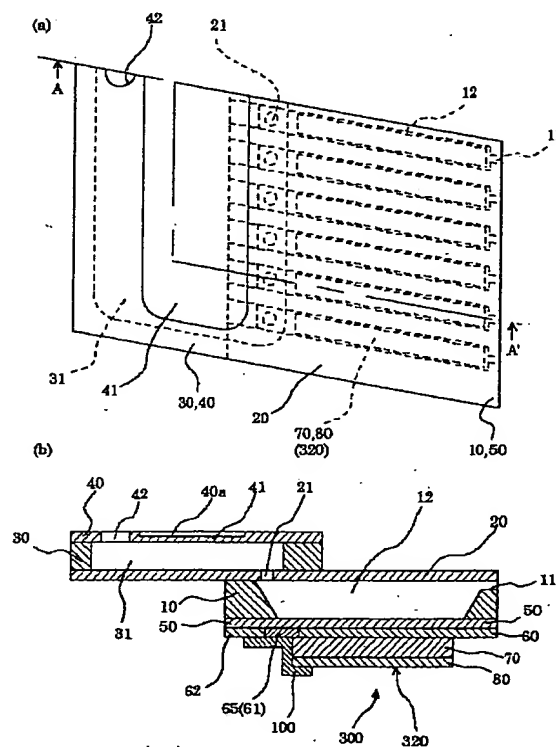
70 压电体膜

80 上電極膜

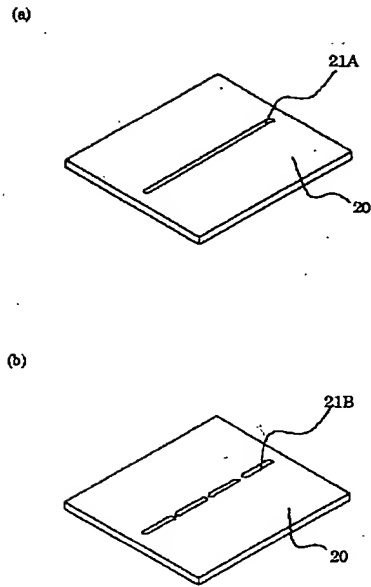
300 圧電素子

320 圧電体能動部

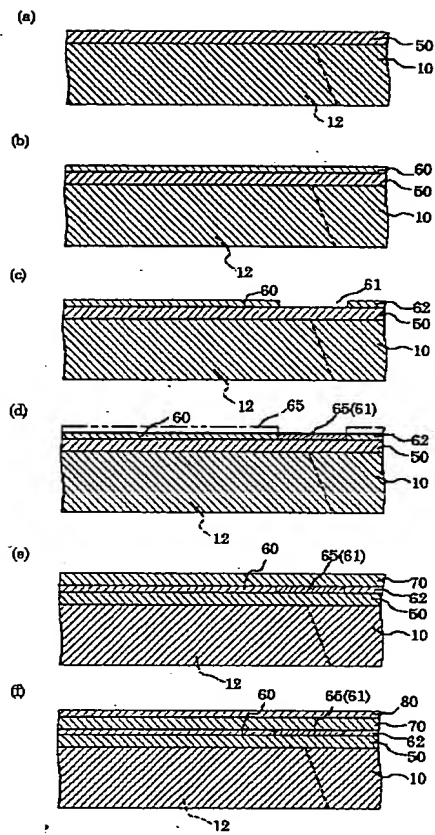
【圖2】



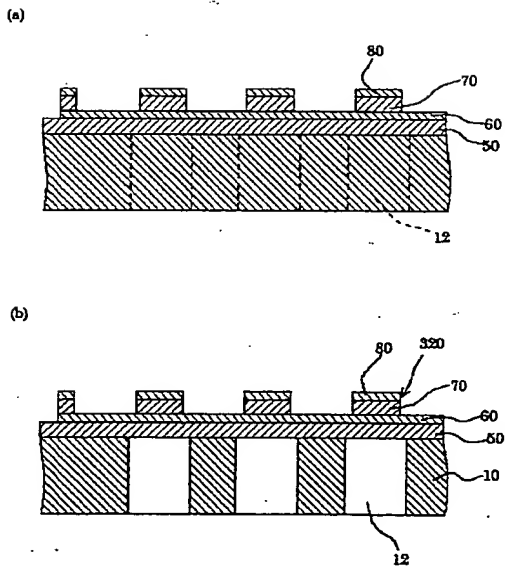
【図3】



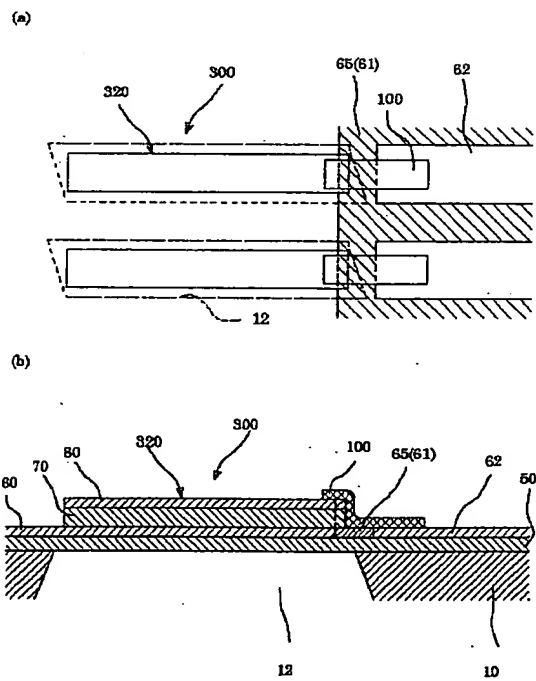
【図4】



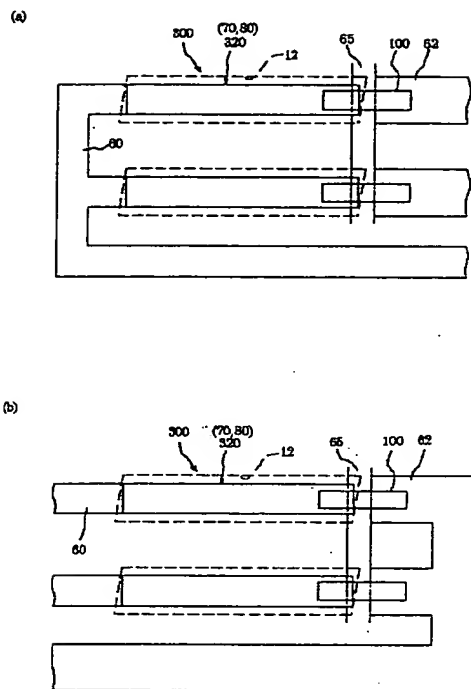
【図5】



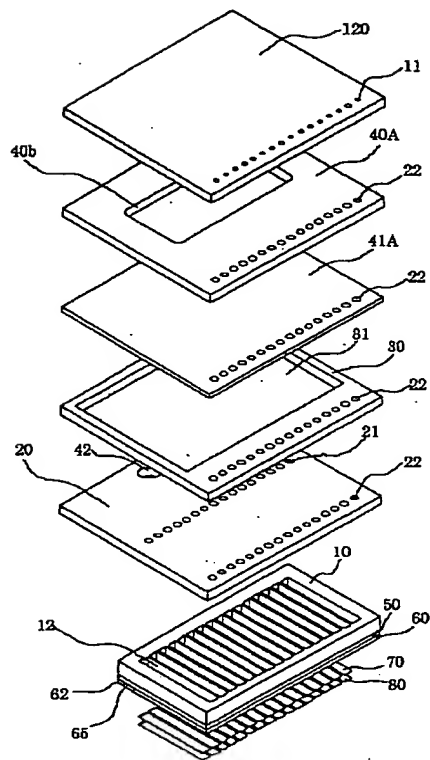
【図6】



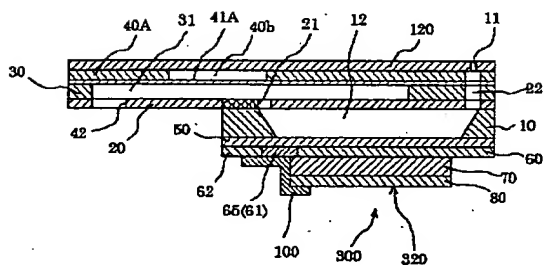
【図7】



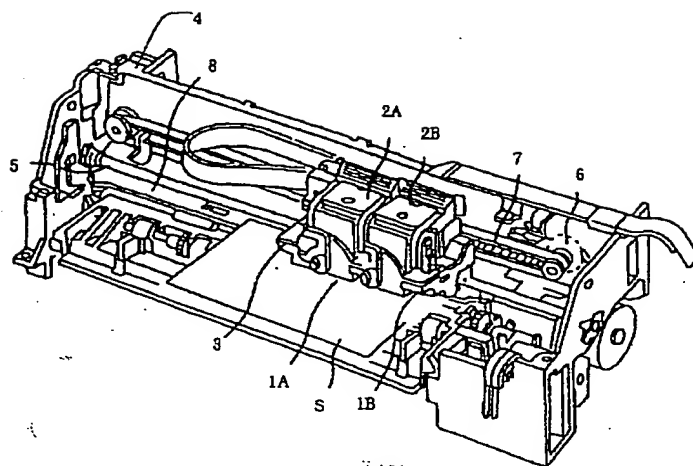
【図8】



【図9】



【図10】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第2部門第4区分  
 【発行日】平成14年5月21日(2002.5.21)

【公開番号】特開2000-272125(P2000-272125A)  
 【公開日】平成12年10月3日(2000.10.3)  
 【年通号数】公開特許公報12-2722  
 【出願番号】特願平11-79934  
 【国際特許分類第7版】

B41J 2/045  
 2/055  
 2/16

【F I】

B41J 3/04 103 A  
 103 H

【手続補正書】

【提出日】平成14年2月14日(2002.2.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項5】 請求項1～4の何れかにおいて、前記圧電体層及び前記上電極が前記下電極の端部の外側まで延設されていることを特徴とするアクチュエータ装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項12

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項12】 基板上に第1の絶縁層を介して下電極層、圧電体層及び上電極層を順次積層して各層をパターンニングし、前記下電極層、前記圧電体層及び前記上電極層からなる圧電素子を形成するアクチュエータ装置の製造方法において、前記下電極層を形成すると共にパターンニングして前記圧電素子の圧電体能動部の端部となる領域に対応する位置に前記下電極層を除去した下電極層除去部を形成する第1の工程と、前記下電極層除去部に第2の絶縁層を形成する第2の工程と、この上に前記圧電体層及び前記上電極層を形成すると共にこれらをパターンニングして前記圧電素子を形成する第3の工程とを有することを特徴とするアクチュエータ装置の製造方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0037

【補正方法】変更

【補正内容】

【0037】本発明の第14の態様は、第12又は13の態様において、前記第2の絶縁層が、前記第1の絶縁層とは異なる絶縁材料からなることを特徴とするアクチュエータ装置の製造方法にある。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0054

【補正方法】変更

【補正内容】

【0054】ここで、シリコン単結晶基板からなる流路形成基板10上に、圧電体膜70等を形成するプロセスを図4及び図5を参照しながら説明する。なお、図4は圧力発生室12の長手方向の断面図であり、図5は圧力発生室12の幅方向の断面図である。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0074

【補正方法】変更

【補正内容】

【0074】例えば、上述した封止板20の他、共通インク室形成基板30をガラスセラミックス製としてもよく、さらには、薄肉壁41を別部材としてガラスセラミックス製としてもよく、材料、構造等の変更は自由である。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0084

【補正方法】変更

【補正内容】

【0084】

【発明の効果】以上説明したように本発明では、圧電体能動部の端部である下電極膜の端部に絶縁材料からなる絶縁膜を形成し、その後、圧電体膜及び上電極膜を成膜

及びパターニングして圧電体膜を形成するようにしたので、下電極膜の端部の圧電体膜の膜厚が薄くなることがなく、この部分の電界集中等による圧電体膜の絶縁破壊

を防止することができる。これにより、耐久性及び信頼性を向上したインクジェット式記録ヘッドを実現することができるという効果を奏する。